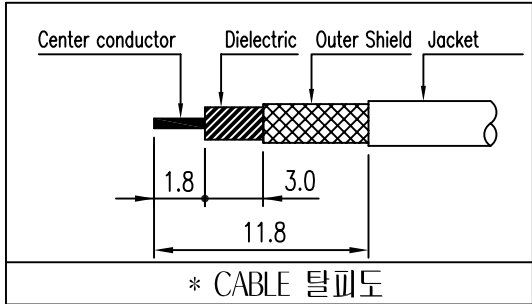
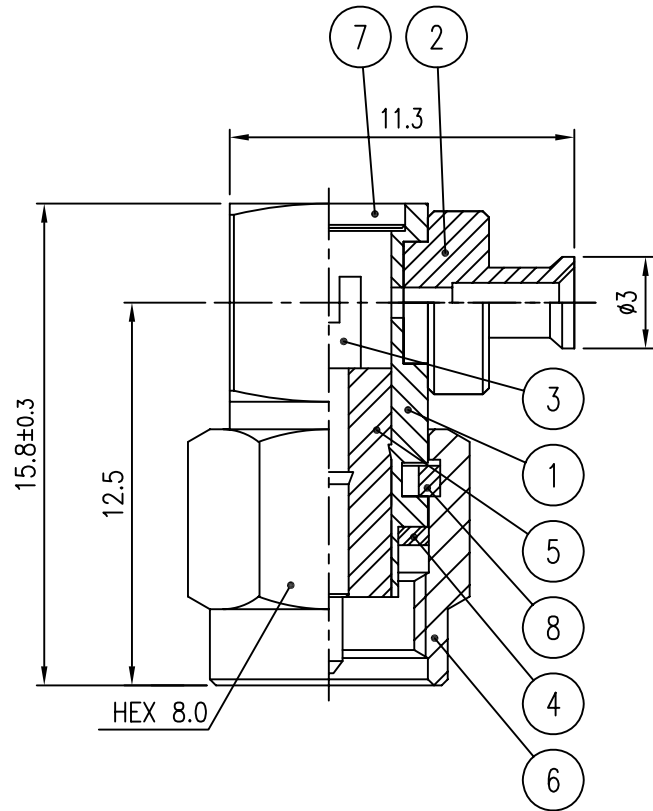


ST	가공										수 정 내 용			
											부호	내 용	수정자	승인자
ST(기초)										1	BODY 열재형 변경으로 인한 원재품 CODE 빠기 및 BODY 모따기 수정, 납시바늘 추가	C.K.KIM	I.C.KIM	2016. 01. 28.
ST(개선)										2	[실면처리No.201606-0001] Cover 들뜸 및 비정상적으로 부착되는 현상으로 인한 Cover CODE 변경	C.K.KIM	I.C.KIM	2016. 06. 09.



8	SPRING RING	1	SUS	Nickel Plate	DSR00002-N5/1 (R2001)
7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00026-5/1 DCO00031-15/1 (L2019)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1
5	INSULATON	1	TEFLON		DIN00094-N/1 (H2005)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
3	PIN	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00298-135/1 (E2323)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01316-1/1 (D2288B)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00058-5/1 DBD00220-1/1 (D2288A)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

년월일	2016. 06. 09.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
승인	I.C.KIM	도명 SMA50 CABLE PL 47TP(50Ω)			
검도	H.J.LEE				
재도	C.K.KIM	A4			
작성부서	연 구 소				
적도	3/1	단위	mm	중량	—
FINISH	—	도번 CN00118-7/2			